

FullCoNnlink

鴻盛富康電子(深圳)有限公司



经营宗旨:

Pursue excellence in technology
Fulfillment in quality maintenance
Full customer service satisfaction

鴻盛富康電子(深圳)有限公司.

專業從事各種精密連接器製造與銷售.

承接各OEM,ODM.開擴服務,以滿足各客戶需求.

本系統擁有強大的技術研發團隊與自動化生產系統與品質系統.

各項產品品質優良,更具有專利及UL/CSA/CCC/SGS等各項成品安規認證.

.

追求卓越技術
維持優良品質
滿足客戶需求

鴻盛
富康

FullCoNnlink

Amphenol-SM Factory(工廠)

發展歷程THE COMPANY'S TRACE

1988年-台灣碩民成立(桃園市)

TAIWAN(TAO YUAN) SHOUHMIN WAS ESTABLISHED IN 1988.

1997年-設立大陸碩民電子廠(深圳)

SHOUHMIN (SHEN ZHEN)ELECTRONICS FACTORY WAS ESTABLISHED IN 1997.

2000年-成立注塑成型車間

THE MOLDING DEPARTMENT WAS ESTABLISHED IN 2000.

2000年-取得ISO9002國際體系認證

OBTAINED ISO9002 INTERNATIONAL SYSTEM' CERTIFICATION IN 2000.

2001年-設立裝配成品車間

THE ASSEMBLING DEPARTMENT WAS ESTABLISHED IN 2002.

2003年-導入ISO9001: 2000

LEADED IN ISO9001:2000 IN 2003.

2003年-碩民實業深圳有限公司成立(OEM/ODM)

SHOUHMIN INDUSTRY(SHEN ZHEN) CO., LTD. WAS ESTABLISHED IN 2003.

2006年-通過 ISO9001 : 2000、ISO14001:2004 認證

OBTAINED Iso9001 : 2000 AND ISO14001 CERTIFICATIONS IN 2006

2006年-與安費諾合並,工廠更名為碩民安費諾。

2006年-成立內銷事業處>>外商獨資成立鴻盛富康電子,專司大陸市場。

2006年-設立大陸江西新民電子廠(波陽)

XINMIN (BOYANG IN JIANGXI PROVINCE) FACTORY WAS ESTABLISHED IN 2006

鴻盛
富康

FullCoNnlink

Milestone

鴻盛富康電子(深圳)有限公司.FullCoNnlink Internactional Ltd.

沿革跟历史

1. 公司成立於2006年4月6日, 投資型態为外商独資.(北京通过第3家合格外商独資的进出口公司.)

營業范围有: 研发, 进口出口.

产品为: 接插件, 连接器, 消費性电子成品及电子元器件.

2. 2007年9月通过申请, 变更为一般納稅人(17%增值稅发票).
3. 2007年10月通过研發合作與開模具開發與安費諾碩民廠合作, 创立品牌行銷“FullCoNnLink”, 著力在國內目標客戶市場.
4. 2008年3月业务改组, 獨立行銷部跟业务部门, 扩大市场范围, 主攻 Memory card socket, LCD INVERTER, FPC/FFC, WtoB等产品目標市场.
5. 2008年一月起, 陸續通过了连接器的UL/CSA/SGS等认证.
6. 鴻盛富康(深圳)2008年7月(預計)導入ERP系統, 並接受扶導申請 ISO9001/14001管理认证.

鴻盛
富康

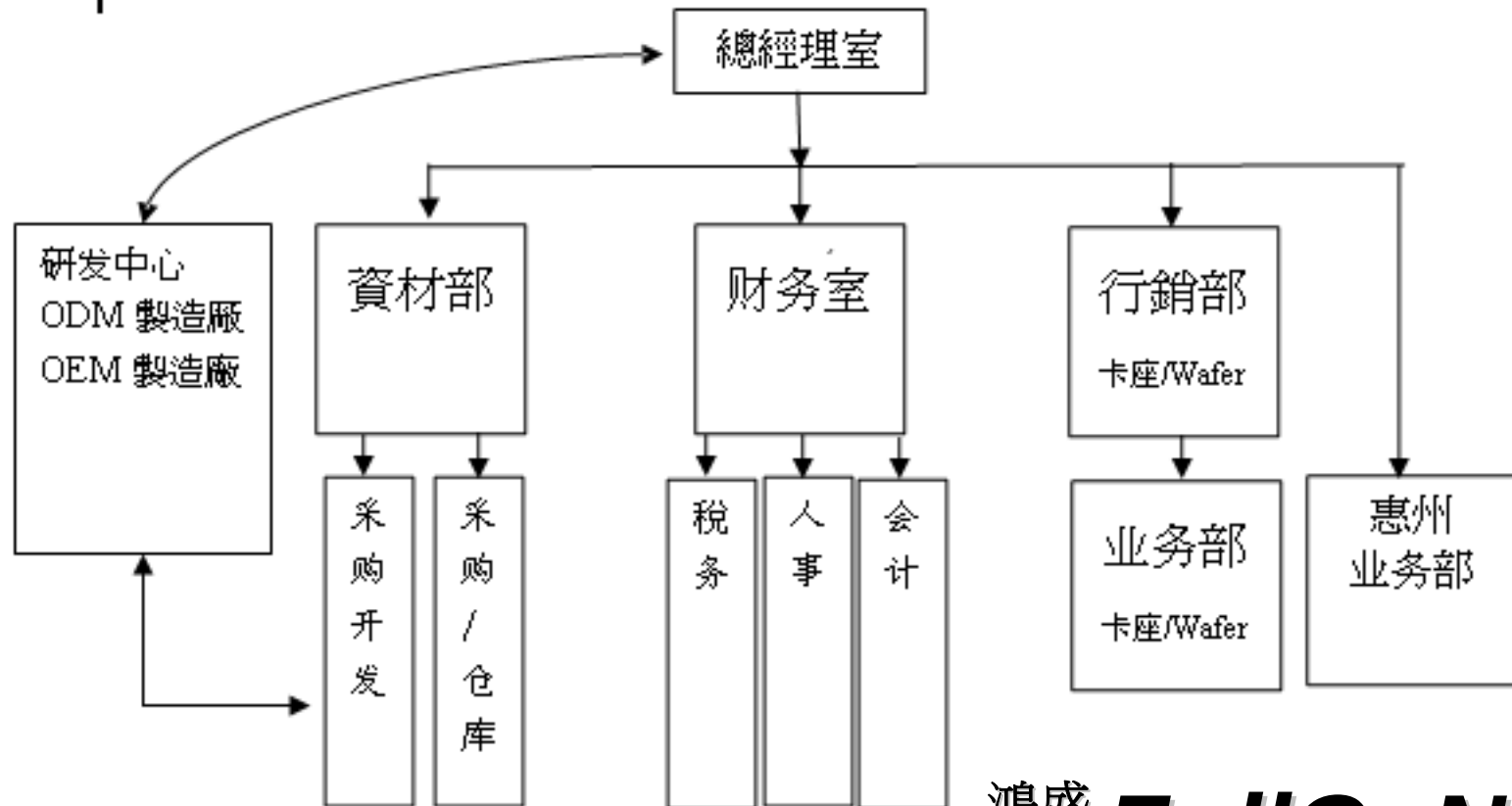
FullCoNnlink

Core Competence(鴻盛富康)

1. 完善的业务后勤工作平台,提升业务在客戶端的服务效率及滿足客戶的交期.
2. 擁有研发实力,产品不断创新及改良.
3. 专业品質管理系统與專屬品保人員.
4. 嚴格的制造廠生产线管理.
5. 世界前十大连接器專業生产製造廠負責生产組裝.
6. 扁平化管理体系,迅速简单有效率.

Organization(鴻盛富康)

- 现有人员25名:
- 后勤10人, 业务人员14个, 銷售處品保专员1员.
- 工廠人數: 2400人.



鴻盛
富康

FullCoNnlink

品質保證系統

QUALITY GUARANTEE SYSTEM

设计品质保证DQE

供应商品质
PROVIDERS' QUALITY

IQC检验
Incoming inspection

品质改善
IMPROVING QUALITY

仓库物料品质
WAREHOUSE MATERIAL'S QUALITY

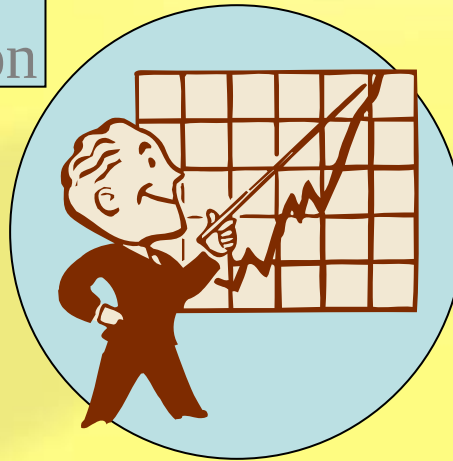
制程品质控制
CONTROLLING QUALITY OF
PRODUCING PROCESS

顾客投诉处理
DEALING WITH THE COMPLAINS

IPQC检验
IPQC inspection

出貨检验
OQC

顾客服务
SERVICE



鴻盛
富康

FullCoNnlink

一.1設計能力 DESIGN ABILITY

- *專業電子連接器設計與開發
DESIGN CONNECTOR PROFESSIONALLY.
- *連接器裝配自動化
CAN MANUFACTURE PRODUCTS AUTOMATICALLY
- *沖模/塑模設計和組立
CAN DESIGN DIES AND MOULDS



鴻盛
富康

FullCoNnlink

二、1制程能力-沖壓 PROCESS ABILITY-STAMPING

● 沖壓機台現狀

STAMPING MACHINES :

➤ 台灣立葉 16台

➤ LIYE 16 SETS

說明：其中30T 12台、40T 3台、50T 1台

NOTE: 30T 12 SETS, 40T 3SETS,50T 1SET

➤ 振力 15台

➤ CHEN LI 15SETS

說明：其中30T 2台、25T 13台

NOTE: 30T 2SETS, 25T 13SETS

➤ 金豐 1台(110T)

➤ CHIN FONG 1SET (110T)

可生產開發：小PITCH連接器端子0.40mm

CAN PRODUCE: THE TERMINAL WHOSE
DEMENSION IS 0.40MM.



● 沖壓 STAMPING

二、2制程能力-成型PROCESS ABILITY-MOLDING



● 成型 MOLDING

●成型機台現狀:

MOLDING MACHINES :

➤ 發那科機台 18台

➤ FUNUC 18SETS

說明：有15台330射速 3台 500射速

NOTE: 330 RATIO 11SETS, 500RATIO 3SETS

➤ 台中精機 8台

➤ TAICHUNG 8SETS

➤ 白塑高速立式機 3台

➤ MULTIPLAS 3SETS

說明：成型目前可生產塑膠產品厚度為 **0.16mm**之產品。

NOTE: CAN PRODUCE HOUSING WHOSE THICKNESS IS 0.16mm.

二、3制程能力-装配 PROCESS ABILITY-ASSEMBLY



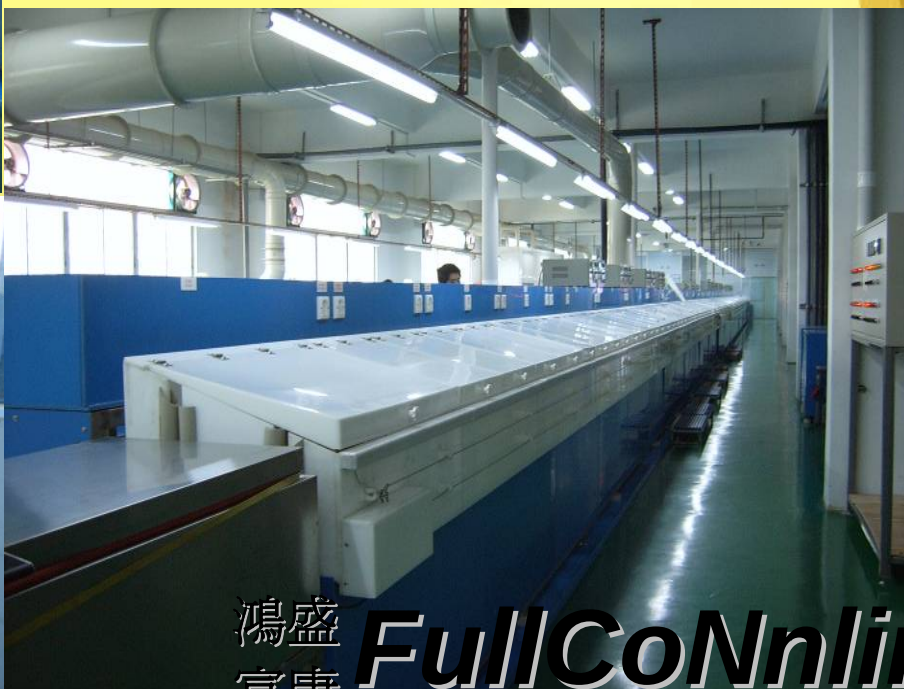
鴻盛
富康

FullCoNnlink

二、4制程能力-電鍍 PROCESS ABILITY-PLATING



無鉛產品
lead free Products



鴻盛
富康

FullCoNnlink

三、1測試能力TESTING ABILITY

●實驗設備LABORATORY:

- 耐壓測試機 21台
- HIGH VOLTAGE TESTER 21 SETS
- 導通測試機OPEN/SHORT 20台
- 直流低電阻測試儀 1台
- CONTACT RESISTANCE 1SET
- 絕緣阻抗測試機 1台
- INSULATE RESISTANCE 1SET
- 投影機 PROFILE PROJECTOR 8台
- 2D影像測量儀 4台
- 2D PROFILE PROJECTOR 4SET
- 硬度計 HARDNESS TESTER 1台
- 高度計 HEIGHT TESTER 1台



可以對產品進行電氣性能, 機械性能, 及信賴性等的測試.

**CAN TEST PRODUCT'S ELECTRONICS/
MACHANICAL/RELIABILITY CHARACTERISTICS**

鴻盛
富康

FullCoNnlink

三、2測試能力 TESTING ABILITY

- 插拔力機 2台
- PULLING/WITHDRAW FORCE TESTER 2SET
- 蒸氣老化機 AGING TESTER 1台
- 鹽水噴霧機 SALT SPRAY TESTER 1台
- 微循環回流焊 IR REFLOW 1台
- 電熱鼓風干燥箱 DRYNESS BOX 1台
- 高溫老化試驗機 1台
- HIGH TEMPERATURE AGING TESTER 1SET
- 耐久測試機 1台
- DURABILITY TESTER 1SET



插拔力機

Pulling/withdraw tester



鹽水噴霧測試機

SALT SPRAY TESTER

鴻盛
富康

FullCoNnlink

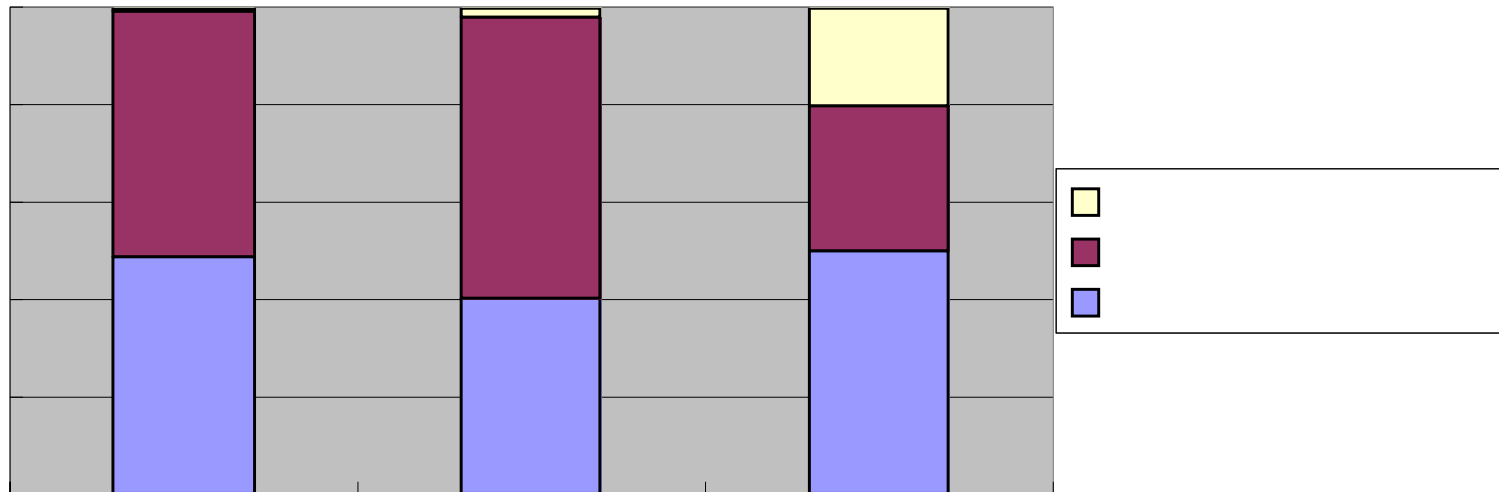
Yearly Capital(鴻盛富康)

Year	2006	2007	2008(F)
USD UNIT:K	190	870	2050



Sales Revire by products(鴻盛富康)

Year	Memory card sockt	Wafer	Other (NEW Products)
2006	49%	50%	1%
2007	40%	58%	2%
2008 (F)	50%	30%	20%



鴻盛
富康

FullCoNnlink

100%

Major Customers(鴻盛富康)



SUNO

**Central
Pacific**



策略合作



Products

Wafer

1. TFT/LCD Inverer
2. FPC FFC
3. Wire to Board
4. Board to Board

Memory card socket

- single-card socket

SD,MMC/microSD/CFI,II/xD/Ms/
SIM,Smart CARD

- muti-card socket

3in1,4in1,7in1 push,(reverse/nornal)

1.25mm PITCH HEADER SMT SIDE ENTRY TYPE ROHS



MH1-41-XXXG

MATCHING HOUSING : I
MATCHING TERMINAL :

1.00mm PITCH HEADER SMT DUAL ROW TOP ENTRY TYPE ROHS



JH3-0232-XXXG

2 : TUBE

0.50mm PITCH ZIF SMT TOP ENTRY TYPE



FF1-0210X-XXXN

0 : TYPE A
1 : TYPE B

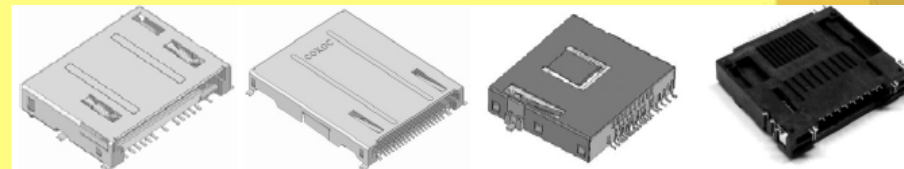
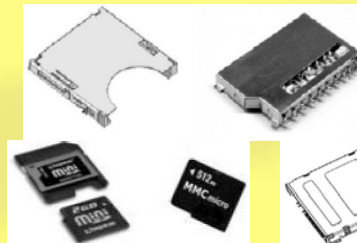
2 : TUBE
3 : TAPE & REEL
PIN COUNT
06-40

0.40mm PITCH MALE HEADER
SMT MATING HEIGHT 0.9mm ROHS



BR7-01X32-XXXF

2 : TUBE
3 : TAPE & REEL
PIN COUNT
20-80
MATCHING MALE HEADER : BP7-01X32-XXXF



鴻盛
富康

FullCoNnlink

產品系列介紹 PRODUCTIONS(WAFER)

▶3.5mm-16mmPitch LCD Inverer

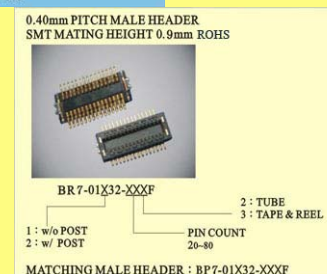
(壓入製具/自動機4月中旬)

▶0.5mm/1.0mm/1.25mm pitch series FPC/FFC

▶0.8mm/1.0mm/1.25mm/ 1.5mm/2.0mm/3.5mm pitch series Wire to Board

▶0.4mm~0.5mm/1.27mm pitch series

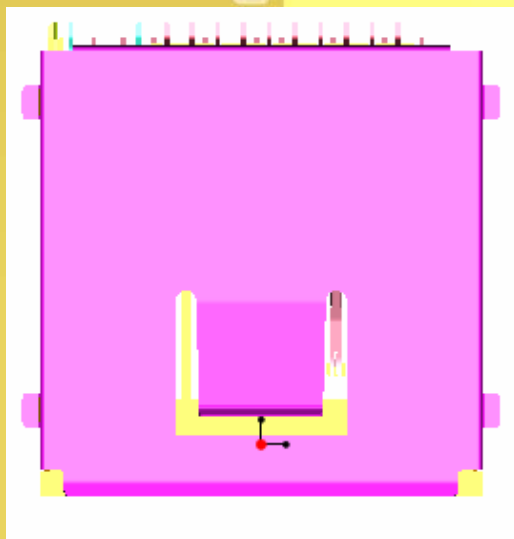
Board to Board



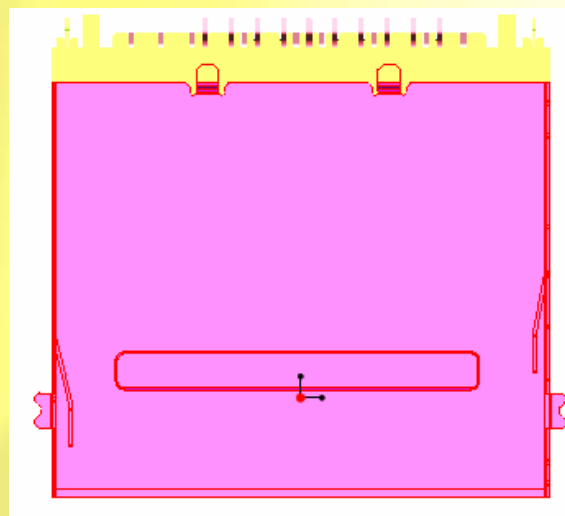
鴻盛
富康

FullCoNnlink

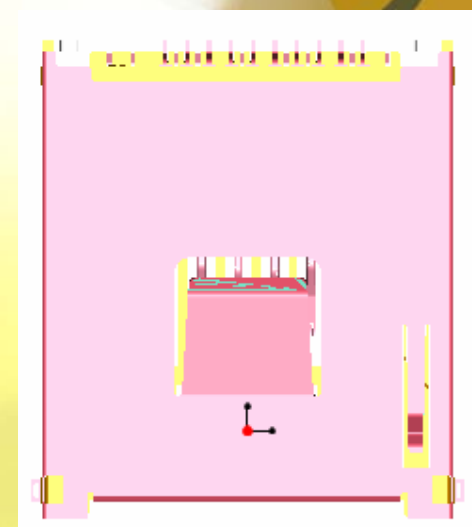
產品系列介紹 PRODUCTIONS(3in1卡座)



3 IN 1 A TYPE



3 IN 1 B TYPE



3 IN 1 D TYPE



SD



MMC



MS

鴻盛
富康

FullCoNnlink

產品系列介紹 PRODUCTIONS(4in1卡座)

MEMORY CARD CONNECTOR—FOR 4 KINDS OF CARD

4 IN 1 A TYPE

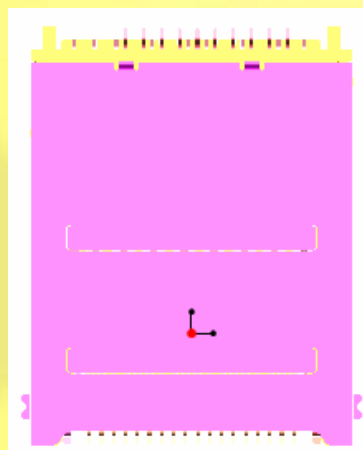


SD



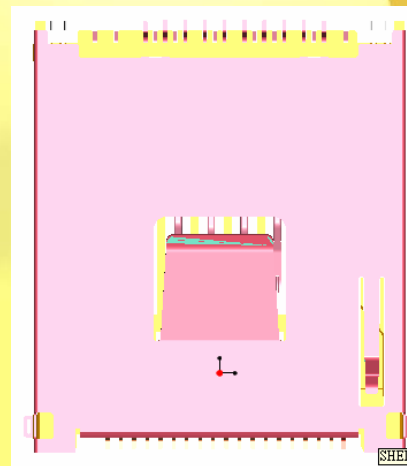
MMC

4 IN 1 B TYPE



XD

4 IN 1 D TYPE



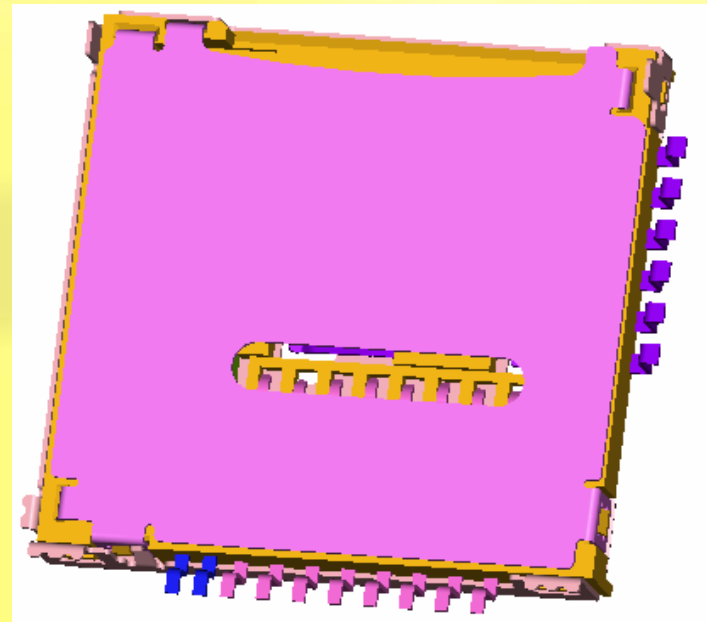
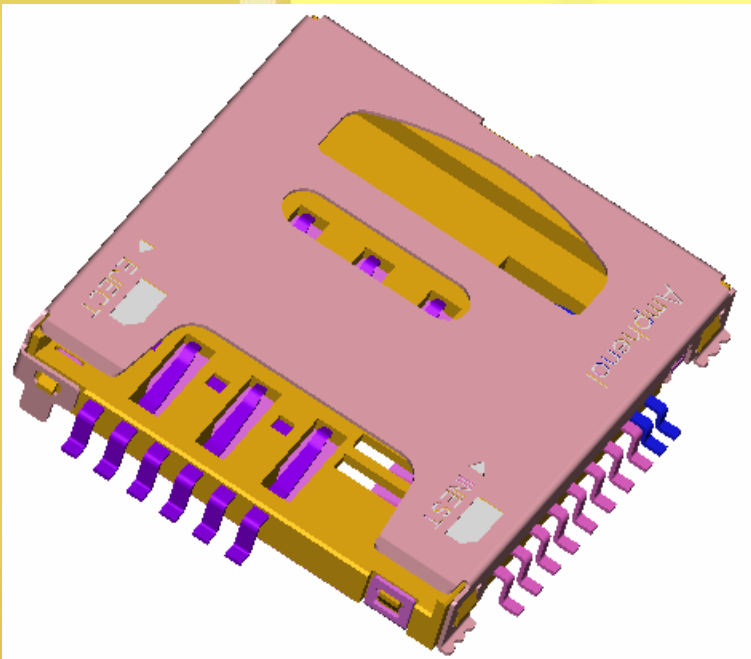
MC

鴻盛
富康

FullCoNnlink

New Products

Double connector SIM+ micro SD push push type



鴻盛
富康

FullCoNlink

Future and Design types on going

- **MEMORY CARD SOCKET**

- 7in1 PUSH PUSH TYPE SD/MMC/MS/xD/Rs-MMC4/Short....*R&D SAMPLE*
- 3in1 PUSH PUSH TYPE SD/MMC/MS....*ready to M/P*
- 4in1 PUSH PUSH TYPE SD/MMC/MS/xD....*ready to M/P*

- **WAFER**

- 13.0mm pitch LCD INVERTER HIGH VOLTAGE....*R&D sample*
- 3.5mm pitch INVERTER HIGH VOLTAGE(非鹵素)....*ready to M/P*
- 0.3mm Pitch FPC/FFC....*Design on going..*

Why ? FullCoNnlink

1.研发实力:专业研发团队及自主智慧产权的产品設計與模具.

>>>提供客戶未來產品的附加價值.

2.產能:滿足客戶訂單需求跟交期

>>> 總的產能10KK以上.

3.交期:**Forcast:1-3天,通常4週.**

>>>減低客戶庫存壓力,快速接單.

4.應變能力:1.快速解決生產上的問題,2.快速解決客戶段的問題.

>>>1.彈性的產能規畫.2.品質處理2/24/72Hrs

5.服務:提升服務品質質量.

>>>業務團隊14人,銷售後勤11人,人員訓練有素,經驗豐富,業務手機24hr待命.

鴻盛
富康

FullCoNnlink



Thank you!

鴻盛
富康

FullCoNnlink